|  |
| --- |
| 企业新型学徒制培训计划 |
| 培训职业 ( 工种) | 培训等级 | 培训期限 | 培训人数 |
| 半导体分立器件和集成电路装调工 | 四级（中级） | 一年 | 75 |
| 合计 | 75 |
| **课程模块** | **序号** | **学年** | **一学年** | **合计** | **必选修** | **学分** |
| **学期** | **1** | **2** | **课时** |
| 1 | 法律基础 | 8 |  | 8 | 必修 | 0.5 |
| 2 | 通用职业素养 |  | 8 | 8 | 必修 | 0.5 |
| 3 | 企业安全生产规范 | 8 |  | 8 | 必修 | 0.5 |
| 4 | 工匠精神 |  | 8 | 8 | 必修 | 0.5 |
| 专业课程 | 基础核心课程 | 5 | 数字电子技术基础 | 16 | 16 | 32 | 必修 | 2 |
| 6 | 传感器与检测技术 | 16 | 16 | 32 | 必修 | 2 |
| 7 | 电子测量技术 | 16 | 16 | 32 | 必修 | 2 |
| 8 | 集成电路制造—半导体工艺制程实用教程 | 16 | 16 | 32 | 必修 | 3 |
| 基本技能课程 | 9 | 常用电路识图、绘图 | 24 | 24 | 48 | 必修 | 3 |
| 10 | 简单贴片元件的焊接及设备安装 | 32 | 32 | 64 | 必修 | 4 |
| 11 | 集成电路芯片封装 | 32 | 32 | 64 | 必修 | 4 |
| 12 | 混合集成电路装配 | 32 | 32 | 64 | 必修 | 4 |
| 课时总计 | 200 | 200 | 400 | 0 | 25 |

附件2：